

Technicien Process Puces H/F – CDD 6 mois

Basée à Nozay (91), 3SP Technologies est une PME de 104 salariés qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.

Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et en InP héritée d'Alcatel-Optronics, notre entreprise a pour mission d'être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les technologies laser avancées.

Aujourd'hui, nous recherchons un Technicien Process Puces H/F en CDD pour 6 mois.

ROLE PRINCIPAL

Réalise les opérations de Découpe et Tri sous pointe en respectant la planification quotidienne, pour la fabrication et pour le développement, selon les procédures qualité et d'atelier existantes.

Missions/Tâches

Réaliser les opérations de Découpe, Tri sous pointe et d'inspection visuelle :

- En s'assurant de disposer de la documentation, du savoir-faire et de la formation requise pour réaliser ces opérations avec le niveau de qualité requis.
- En respectant la planification quotidienne relayée par les chefs d'équipe.
- En respectant les procédures de fabrication (procédures d'atelier et documentation).
- En participant à la mise au point des nouveaux procédés requis dans le groupe.

Respecter les consignes de sécurité et les procédures d'atelier :

- En respectant le manuel qualité et la documentation technique.

Assurer la fiabilité des équipements dont il est responsable :

- En s'assurant de la mise à jour du carnet de bord (suivis statistiques, cartes MSP, étalonnages...).
- En accomplissant la maintenance de premier niveau.
- En informant l'ensemble des utilisateurs aussitôt de la survenue d'un problème machine.

Moyens/Ressources

- Moyens de découpe et d'inspection visuelle, tri sous pointe.

Interface clé

- Interne : chef d'équipe et support OPS PUC
- Externe : supply Chain – magasin

Caractéristique principale de la contribution

Autonomie sur bancs de découpe et tri sous pointes, rigueur et autocontrôle.

Spécificités

Travail en salle blanche et en horaires décalés.

Travail sous binoculaire et microscope.

Dextérité pour la manipulation de composants de quelques centaines de μm .

Profil des candidats

Compétences techniques

- Formation initiale : Bac à Bac+ 2 ans selon expérience professionnelle.
- Expérience professionnelle : débutants acceptés.
- Connaissances et niveau : Forte aptitude à la manipulation dans des conditions de précision exigeantes.

Compétences personnelles/comportement

- Autonomie
- Polyvalence
- Respect des engagements
- Rigueur
- Esprit d'équipe
- Flexibilité
- Créativité

Poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l'adresse suivante :
rh@3spgroup.com